

半導体業界への挑戦

経済産業省北海道経済産業局と株式会社北洋銀行は、東北経済産業局、中国経済産業局との合同企画として、半導体業界への参入促進を目的としたセミナーを開催します。

本セミナーでは、半導体業界の市場展望や新規参入を目指す提案企業側に求められる技術要件等の情報に加え、九州の先進中小企業による新規参入の成功事例を紹介します。

また、地元金融機関の視点から見た今後北海道で予想される産業変化の見通しなどについて説明します。

半導体業界への理解を深め、参入の可能性を探る貴重な機会です。ぜひご参加ください。

【日時】 2025年9月29日 月 13:30～15:00（13:00受付開始）

【会場】 北洋銀行セミナーホール（札幌市中央区大通西3丁目北洋銀行本店4階）

【定員】 会場：100名（先着順） / オンライン：定員なし

【参加費】 無料

【対象】 半導体業界に関心を持っている企業、
新規参入やビジネス拡大を目指している企業等

【申込締切】 2025年9月26日（金）12時 申込QRコード▶▶▶▶



※プログラム1～3の詳細は裏面に記載

13:30～14:00

プログラム
1

「半導体産業で求められる技術と半導体市場の展望」

講師：SEMIジャパン

カスタマーサービス部シニアマネージャー 金子 直樹 氏

14:00～14:30

プログラム
2

「T S M C熊本進出による半導体の嵐！
中小企業にもチャンス到来」

講師：金剛株式会社 代表取締役 田中 稔彦 氏

14:30～15:00

プログラム
3

「九州における半導体関連分野を軸とした産業活性化と
北海道で期待される産業の変化について」

講師：株式会社肥後銀行産業イノベーション推進部長 佐藤 岳雄 氏

共催

北海道半導体人材育成等推進協議会（経済産業省北海道経済産業局、（公財）北海道科学技術総合振興センター）
（株）北洋銀行

協力

（一社）北海道新産業創造機構、（一社）北海道機械工業会、
（株）商工組合中央金庫、（公財）北海道中小企業総合支援センター

お問い合わせ

経済産業省北海道経済産業局 製造・情報産業課

TEL：011-709-1784

Mail：bzl-hokkaido-seizojoho@meti.go.jp

【プログラムの詳細】

プログラム 1

SEMIジャパン カスタマーサービス部シニアマネージャー 金子 直樹氏

1970年に半導体製造装置・材料企業により米国で設立。半導体産業の拡大に伴い世界各地へと活動をひろげ、1985年にSEMIジャパンを設置。現在では、世界の3,000以上の会員企業、150万人の専門家をつなぎ、エレクトロニクス製造の技術とビジネスの発展を支援。世界を代表するエレクトロニクス製造サプライチェーンの国際展示会「SEMICON Japan」を主催する立場から半導体産業に求められる技術および近年の業界動向等についてお話しいたします。

プログラム 2

金剛株式会社 代表取締役 田中 稔彦氏

国立国会図書館、国立博物館、大学図書館などに書架・収蔵庫を納めている。2016年熊本地震の被災経験を活かし、「想定外」を「想定内」に変えて製品開発に取り組んでいる。田中氏は2009年10月に代表取締役社長に就任し、2021年5月には一般社団法人熊本県工業連合会の代表理事会長を務め、2期4年の任期を終えて現在は相談役に就く。半導体受託製造世界最大手「台湾積体回路製造」(TSMC)の新工場致・建設を受けて産官学を通じた受け入れ態勢づくりに奔走。当日は、半導体事業への新規参入に至った経緯や実施した取組等についてお話しいたします。



プログラム 3

株式会社肥後銀行 産業イノベーション推進部長 佐藤 岳雄氏

肥後銀行では産業イノベーション推進部内に半導体クラスター推進室を設置しており、TSMC熊本進出を起点とする産業集積促進と地域経済活性化の実現に向けた取り組みを実践しております。当日は、九州における半導体分野を軸とした産業活性化を踏まえて、北海道で今後期待される産業の変化等について、金融機関の目線からお話しいたします。



【会場アクセス図】

北洋銀行セミナーホール（札幌市中央区大通西3丁目北洋銀行本店4階）

- ※1階店舗内のエレベーターで4階へお越しください。
- ※車でお越しの際は、近隣の有料パーキングをご利用ください。
- ※地下鉄「大通り」駅6番出入口横 徒歩1分

